

群豐科技股份有限公司 2018年6月份營收報告

群豐科技股份有限公司9日公布2018年6月份營業收入為新台幣參仟零玖拾陸萬元。

6月份營收報告(單位：新台幣仟元)

項目	2018年	2017年	年度增(減)比率%
6月份營收	30,961	59,408	(47.88%)
累計營收	253,596	386,923	(34.46%)

項目	2018年6月	2018年5月	月增(減)比率%
月營收	30,961	35,671	(13.20%)

關於群豐科技

群豐科技係一專業半導體系統級封裝及系統模組設計製造廠商，半導體封裝業務以NAND Flash記憶體之封裝及系統級封裝(SiP)業務為主，多項專業封裝技術主要應用於記憶卡、隨身碟、固態硬碟、eMMC、及eMCP等產品，除提供客戶客製化服務，更提供客戶完整解決方案，為系統級封裝解決方案之領導廠商；除半導體封裝外，群豐科技並與世界級IC設計廠商合作，布局物聯網產業相關產品，致力於無線通訊模組及智能家電解決方案之研發設計，產品可應用於無線通訊裝置、環境安全與控制、個人醫療照護、雲端傳輸、智慧照明等物聯網概念商品。

群豐科技總部設於臺灣苗栗(公開發行公司代號3690)。了解更多訊息，請瀏覽www.aplostech.com。